

展会回顾



同期
举办

S-FAC
智能工厂及自动化技术展览会
Smart Factory & Automation Technology Expo



ICPF
半导体封装技术展览会
IC Packaging Fair

NEPCON China 2023

展会
数据

展会面积 **42,000 m²**

- ◆ TAP特邀贵宾买家达 **2,430** 人, 他们是公司的采购计划的决策者, 并且公司有明确的采购计划
- ◆ VIP观众人数达 **3,249** 人, 他们是公司的高级管理人员, 对于采购计划有直接的建议权
- ◆ 组团观众人数达 **3,956** 人, 他们是电子制造行业知名公司的精英人群

*TAP为特邀贵宾计划: 来自电子行业内参与采购决策的董事长、总裁、总经理、副总经理、总监、厂长、总工程师

*展会面积为上海世博展览馆1、2号馆总面积

主办单位



CCPIT Electronics & Information Industry
Sub-council
中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会



励展博览集团
同励百业·共展商机

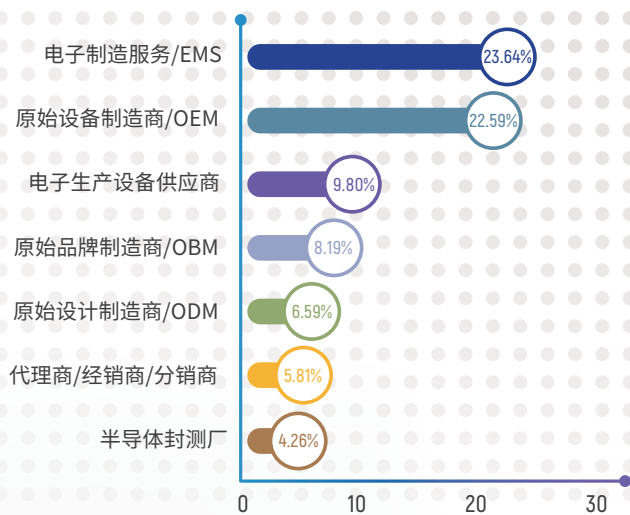


展会亮点

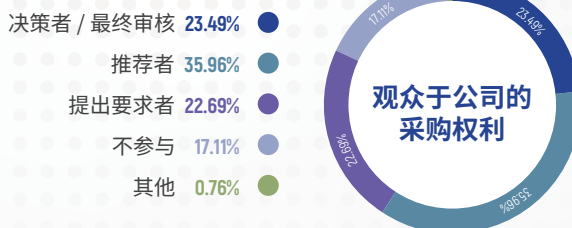
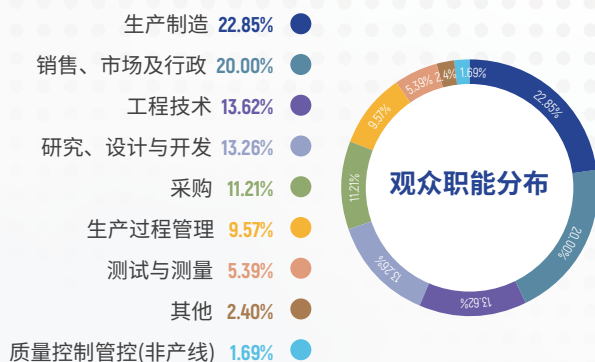
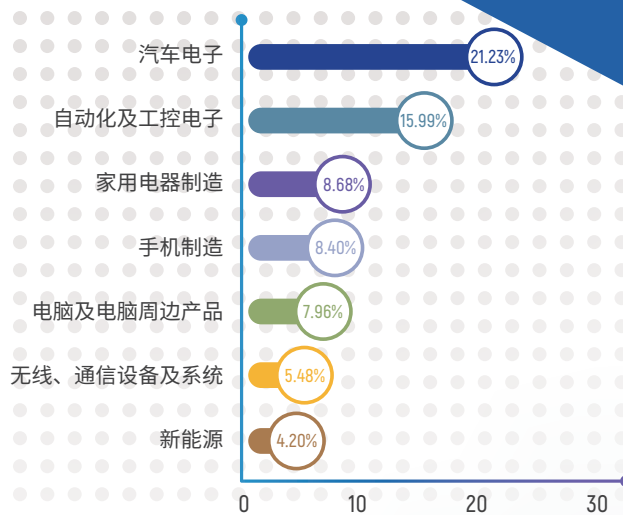
- ◆ 聚焦于表面贴装技术(SMT)、焊锡与点胶、测试与测量、半导体封测、Mini LED 背光模组设备与技术的展示；
- ◆ 集合众多国内外企业新品，涵盖从华东首发到全球首发；
- ◆ 全新举办的 ICPF 半导体封测大会，打通行业上下游产业链、力争做到一站式电子制造解决方案平台；
- ◆ 全新策划的 NEPCON & 美亚科技-SiP 及先进封装生产示范展示线、Mini LED COB 背光模组产线；
- ◆ 围绕四大主题共举办20场会议活动，打造电子制造行业人士的三天嘉年华；
- ◆ 500余家企业的近5000多位专业观众组成 EMS / OBM / ODM 参观团，现场观展洽谈；
- ◆ “三天不打烊”的现场直播让远程观众“身临其境”。

观众数据分析

观众公司所属类型



观众行业分布



现场活动

NEPCON China 2023 同期举办15场现场活动，其中包括8场全新主题论坛，覆盖汽车电子、SiP系统级封装、功率半导体、智能仓储、新能源、工业制造营销等热门话题，总计吸引3,260名专业观众参会。



SMTA 华东高科技技术研讨会



SMTA 华东高科技设备研讨会



SMTA 华东高科技技术工作坊



2023（第二十六届）上海智能制造及SMT技术高级研讨会



2023 第三届“望友杯”全国电子制造行业PCBA设计大赛-华东华南分赛区现场答辩及颁奖典礼



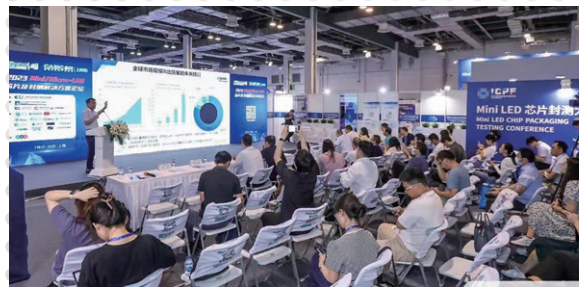
2023 第七届“快克杯”全国电子制造行业焊接技能大赛-上海分赛区比赛



ICPF 2023 半导体封装大会--SiP及先进封装分论坛



ICPF 2023 半导体封装大会--IGBT 功率
半导体分论坛



Mini LED 芯片封测大会



仓储物流智能化与柔性制造应用论坛



工业4.0未来工厂管理论坛



3C 产业智能工厂管理大会



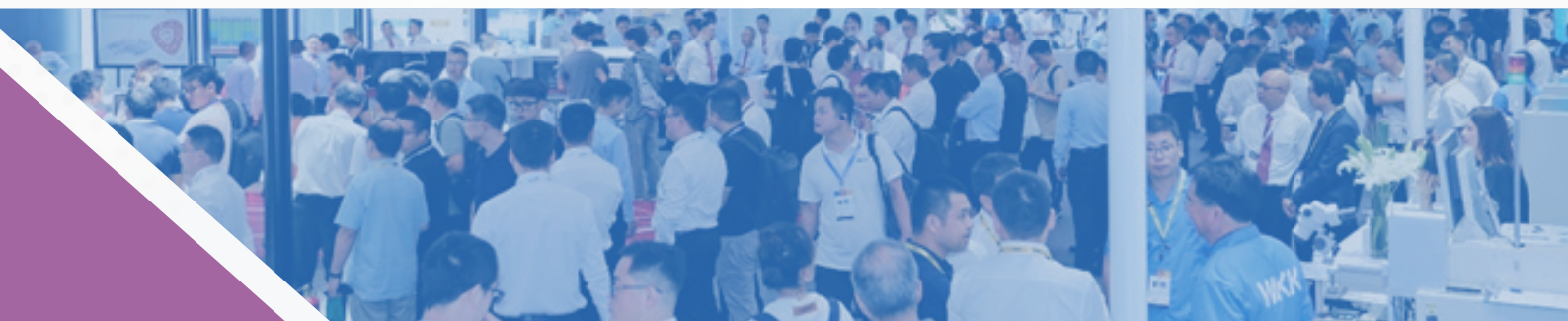
人工智能与先进工厂管理应用大会

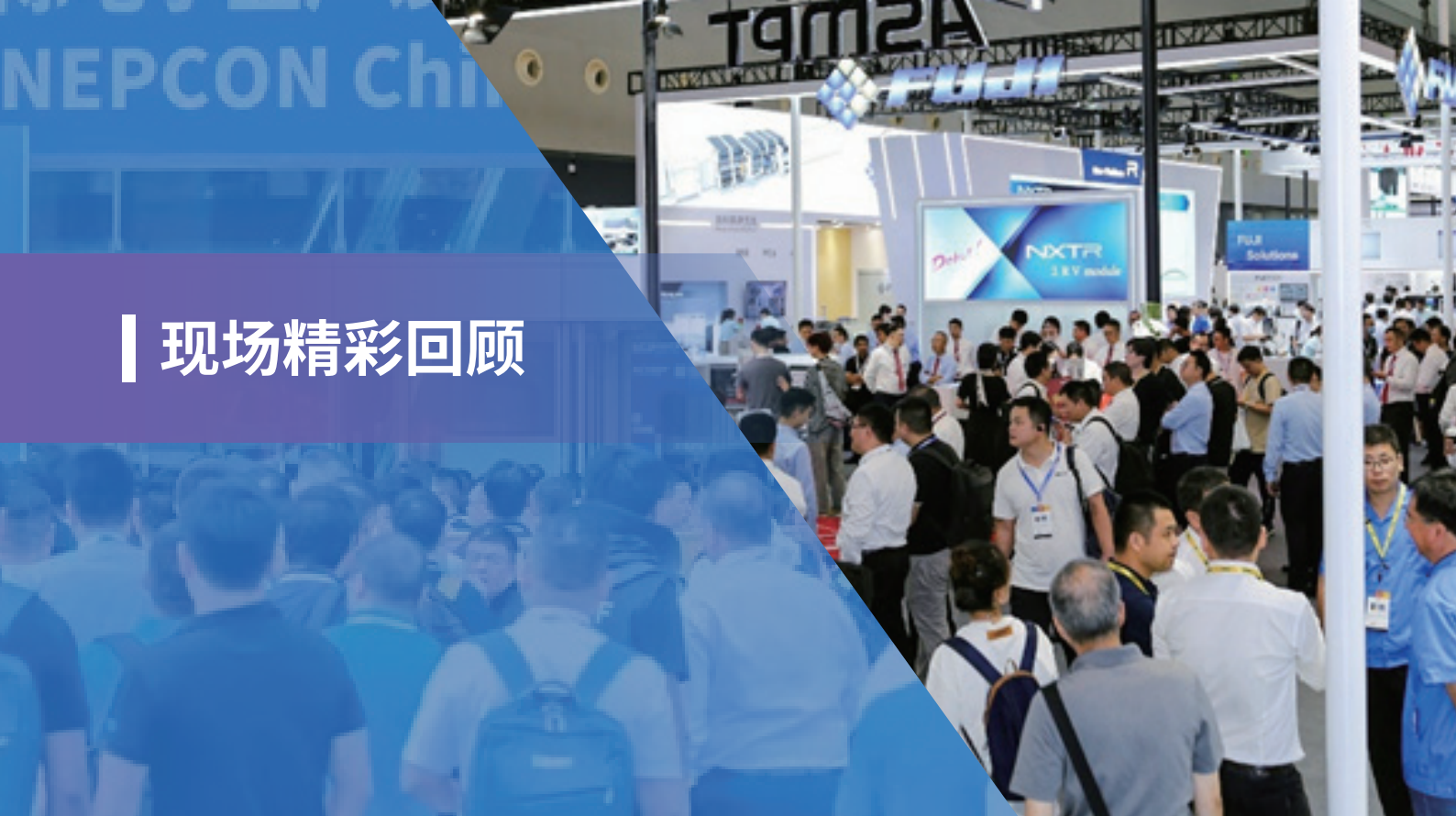


汽车电子产品制造大会

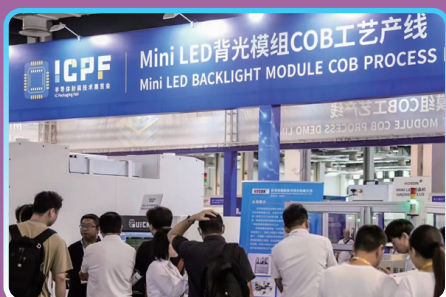


新能源产业应用论坛（锂电、电控、光伏）





现场精彩回顾



欢迎您参加下一届 NEPCON 展会!

NEPCON ASIA 2023

2023年10月11-13日

深圳国际会展中心 (宝安)

NEPCON China 2024

2024年4月24-26日

上海世博展览馆

若您想获得更多信息, 请联系我们:

中国大陆及香港地区
励展博览集团上海分公司
谷冰蓉 女士
电话: +86 21 2231 7010
传真: +86 21 2231 7181
julia.gu@rxglobal.com

日本
Reed Exhibitions ISG Japan
Ms. Sayo Hirano
电话: +81 3 6261 2996
传真: +81 3 6261 2997
hiranos@rxglobal.co.jp

德国
Reed Exhibitions ISG Germany
Ms. Annegret Falkenburg
电话: +49 211 5562-8554
传真: +49 211 5562-31
Annegret.Falkenburg@rxglobal.de

中国台湾地区
贸友展览事业股份有限公司
Ms. Jessica Liu
电话: +886 2 2598 2630 ext.106
传真: +886 2 2598 2650
jessica_liu@wesexpo.com

韩国
Reed K. Fairs
Mr. Jay Koo
电话: +82 2554 3010
jayun.koo@reedlfairs.com

新加坡
Reed Exhibitions ISG Singapore
Mr. Albert Ho
电话: +86-755-2383 4515
albert.ho@rxglobal.com

更多NEPCON系列
活动新动态, 请访问
展会官方网站或关注
NEPCON 微信公众号:

上海展: www.nepconchina.com

深圳展: www.nepconasia.com



NEPCON
官方微信



电子制造全智道
官方微信

展位预定请联系
参观预登记请联系

谷冰蓉 女士 +86 21 2231 7010
孙 梅 女士 +400 650 5611

julia.gu@rxglobal.com
mei.sun@rxglobal.com